

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Wechselrichter / diode-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	3300 3300	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	400	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}$, $t_P = 10 \text{ ms}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	14,0	kA^2s
Spitzenverlustleistung maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	P_{RQM}	400	kW
Mindesteinschaltzeit minimum turn-on time		$t_{Fon \min}$	10,0	μs

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 200 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 200 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		2,80 2,80	3,50 3,50	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 200 \text{ A}$, $-di_F/dt = 1100 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		275 325		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 200 \text{ A}$, $-di_F/dt = 1100 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		120 220		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 200 \text{ A}$, $-di_F/dt = 1100 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		125 255		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			110	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}		33,0		K/kW

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

DD200S33K2C

power electronics in motion
eupec

Vorläufige Daten preliminary data

Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	6,0	kV
Teilentladungs Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q _{PD} ≤ 10 pC (acc. to IEC 1287)	V _{ISOL}	2,6	kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T _{vj} = 25°C, 100 fit	V _{CE D}	1800	V
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			AlSiC	
Material für innere Isolation material for internal insulation			AlN	
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		32,0 32,0	mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		19,0 19,0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 400	
min. typ. max.				
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ _{Paste} = 1 W/(m·K) / λ _{grease} = 1 W/(m·K)	R _{thCH}	16,0	K/kW
Modulinduktivität stray inductance module		L _{sCE}	58	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T _C = 25°C, pro Zweig / per arm	R _{CC+EE'}	0,78	mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T _{vj max}	150	°C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		T _{vj op}	-40	125 °C
Lagertemperatur storage temperature		T _{stg}	-40	125 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M6	M	4,25	- 5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Schraube / screw M5	M	3,6	- 4,2 Nm
Gewicht weight		G	500	g

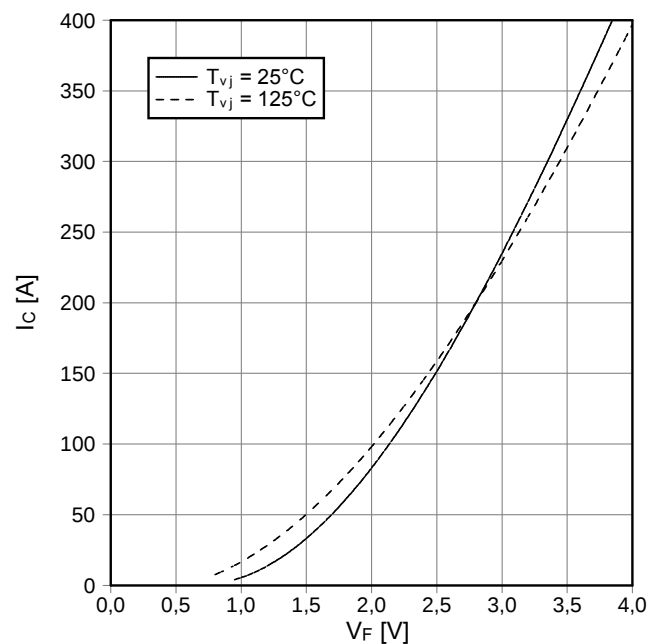
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.

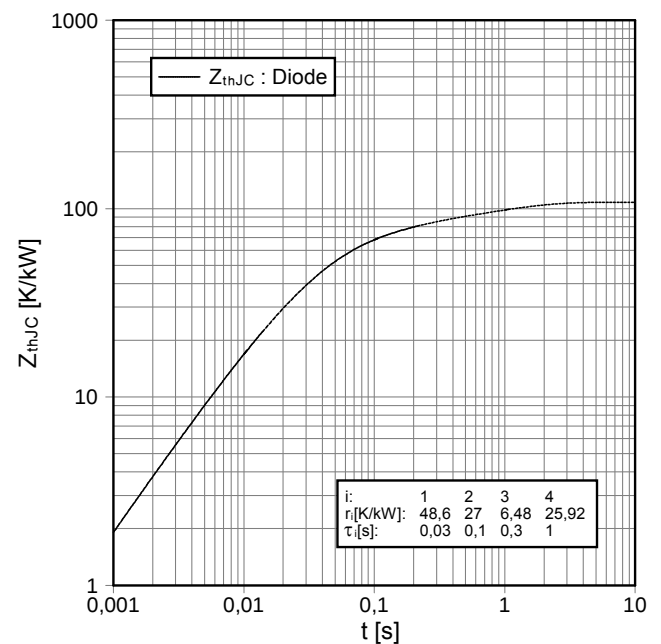
prepared by: Jürgen Biermann	date of publication: 2003-6-13
approved by: Christoph Lübke	revision: 2.0

Vorläufige Daten preliminary data

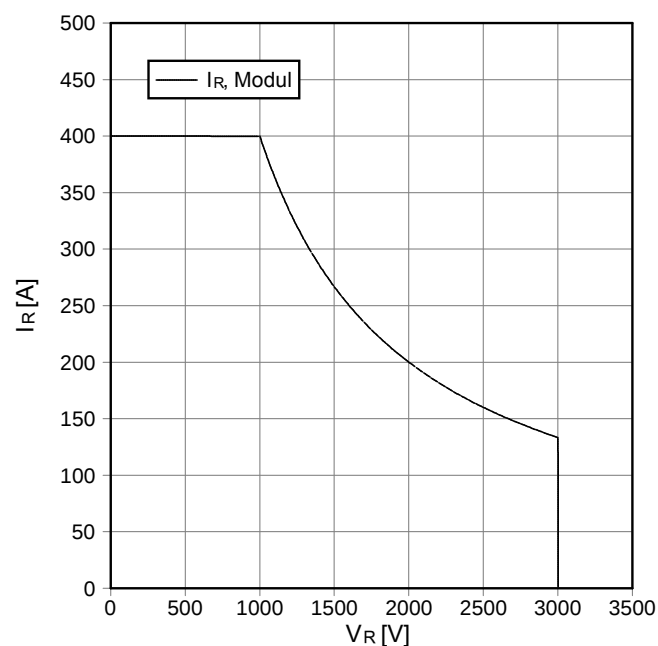
Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)
 $I_F = f(V_F)$



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter
 $Z_{thJC} = f(t)$

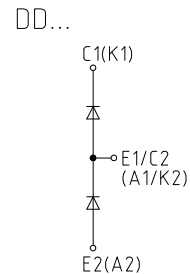


Sicherer Arbeitsbereich Diode-Wechselr. (SOA)
safe operation area diode-inverter (SOA)
 $I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

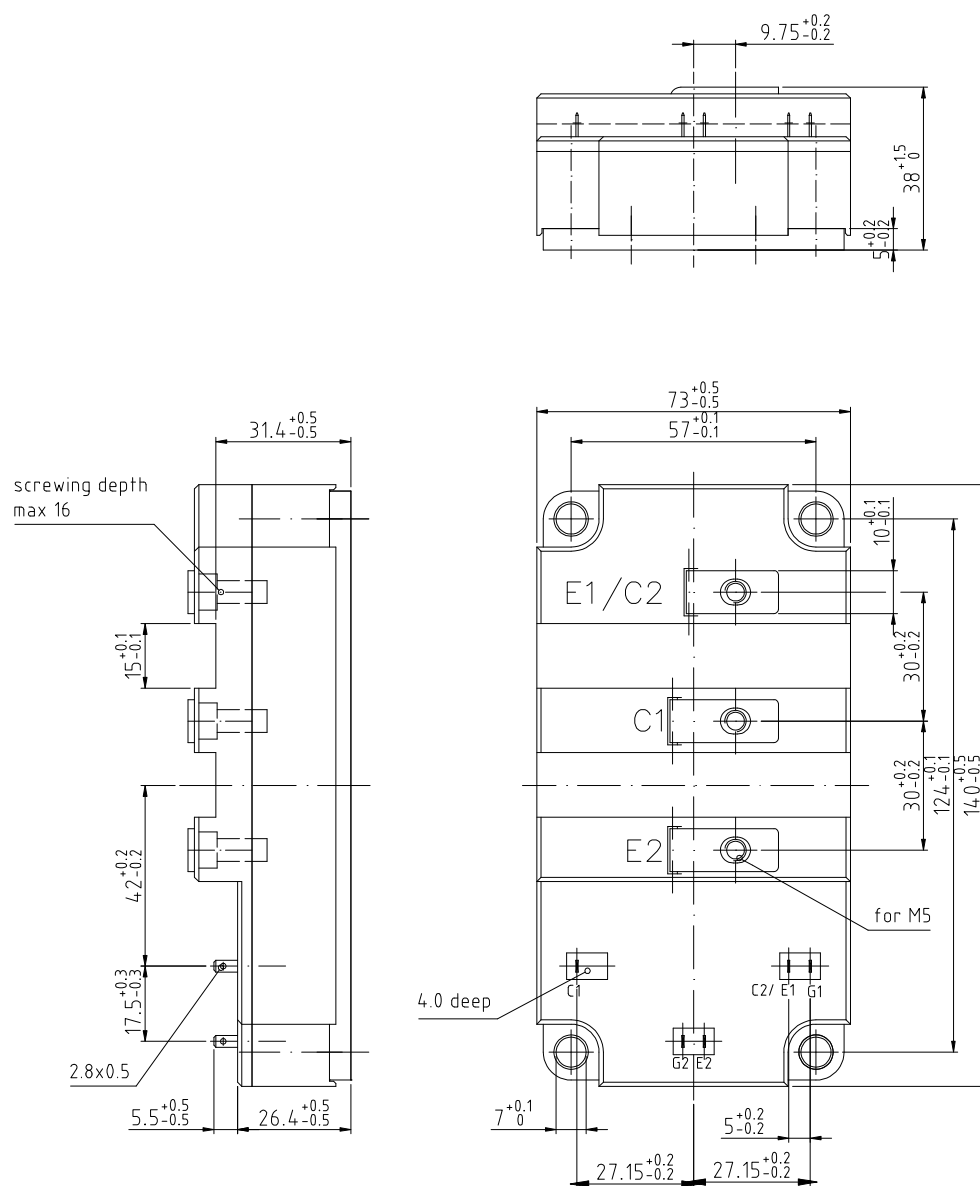


Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



prepared by: Jürgen Biermann

date of publication: 2003-6-13

approved by: Christoph Lübke

revision: 2.0